

2013年3月13日

各 位

日立金属株式会社

中国・磁石メーカー2社と希土類焼結磁石について特許ライセンス契約更改

日立金属株式会社（本社：東京都港区、社長：藤井博行、以下 日立金属）は、中国・北京中科三環高技術股份有限公司（Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd. 以下 San Huan 社）および北京斯洛瑪格技術有限公司（Thinova Magnet Co., Ltd. 以下 Thinova 社）と日立金属の保有する希土類焼結磁石特許について、ライセンス契約を更改いたしました。

San Huan 社と Thinova 社は、日立金属が保有する正方晶構造を有する希土類磁石化合物に関する基本特許（米国特許第5,645,651 号）を含む複数特許について、日立金属とライセンス契約をしていました。この度、San Huan 社と Thinova 社は、これまでライセンス契約対象であった特許だけでなく、希土類磁石化合物に関する安全で効率が高い生産のために重要な特許も含めた内容でライセンス契約を更改いたしました。

日立金属は、希土類焼結磁石分野のトップ企業として、600を超える希土類焼結磁石の特許を世界中で保有しており、米国だけでも100を超える特許を保有しています。その中には、希土類焼結磁石に関する安全で効率が高い生産のために重要な特許が、数多く含まれています。

以上

【報道機関からのお問い合わせ】コミュニケーション室 担当 南 TEL 03-5765-4079